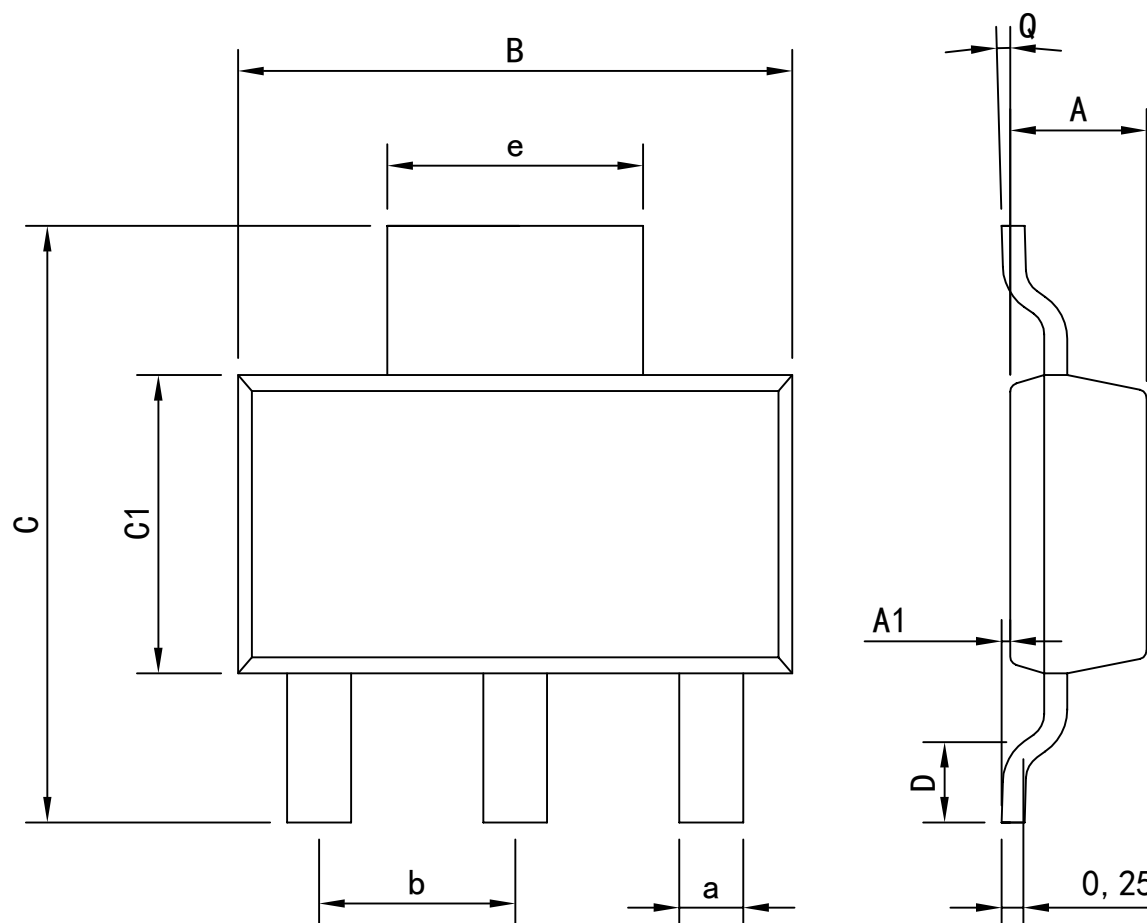




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司  
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SOT223

文件名称:  
HG-SOT223

文件编号:  
HGWXT-230009

版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-27

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b	e		
MIN	1.50	0.05	6.30	6.70	3.30	0.65	0°	0.66	2.30	3.00		
MAX	1.70	0.20	6.70	7.30	3.70	1.10	8°	0.84	BSC	BSC		